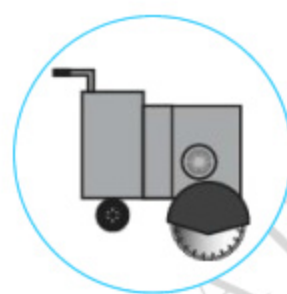


WS-K1

ダイヤモンド層
8~12mm



使用用途

土木構造物、建築構造物の切断

適応機種

モーター

特長

基板は、低騒音・レーザー・スリット基板

サイズ	刃厚(mm)	刃高(mm)	穴径(mm)	PCD
24	4.0	12	25.4	CC45-φ 15.2×3
26	4.0	12	25.4	CC45-φ 15.2×3
28	5.0	8	25.4	CC45-φ 15.2×3
32	5.0	8	25.4	CC45-φ 15.2×3
48	5.0	8	25.4	CC45-φ 15.2×3

FCW

ダイヤモンド層
8~10mm



使用用途

土木構造物、建築構造物の切断

適応機種

モーター・油圧

特長

基板は、低騒音・レーザー・スリット基板

サイズ	刃厚(mm)	刃高(mm)	穴径(mm)
18	5.0	10	27
	5.0	10	35
	5.5	10	60
22	4.5	8	35
	5.0	8	27
	5.0	8	35
	5.5	8	60
26	4.5	8	27
	4.5	8	35
	5.0	8	35
	5.2	8	35
	5.5	8	60
30	4.5	8	27
	4.5	8	35
	5.0	8	27
	5.2	8	35



切断
モーター

コンクリート

※製品仕様・カタログの内容は、予告なく変更する場合がございます。

TAKEKAWA DIA TOOL INC.
株式会社 タケカワダイヤモンドツール

〒515-0834 三重県松阪市岡山町32番地

TEL 0598-63-1231 FAX 0598-63-0551

Email info@takekawa-ind.com URL http://www.takekawa-ind.com/